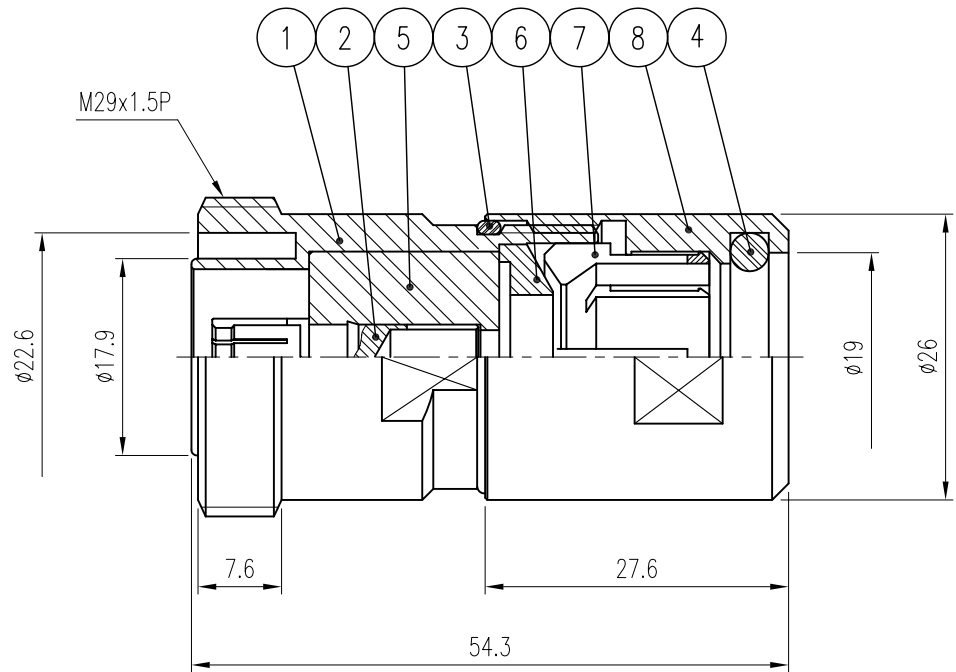


ST	개정										수 정 내 용			
											부호	내 용	수정자	승인자
ST(기준)										1	도면양식 변경	김은희	최영호	2003. 1. 8.
ST(개선)														



8	BACK NUT	1	MBsBD	Nickel Plate	P5006
7	INSERT	1	MBsBD	Nickel Plate	M5005
6	COVER	1	MBsBD	Silver Plate	L5012
5	INSULATOR	1	TEFLON		H5041
4	GASKET	1	SILICON		G5007
3	GASKET	1	SILICON		G5005
2	CONTACT	1	BeCu	Silver Plate	E5083
1	BODY	1	MBsBD	Silver Plate	D5082

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일		2002. 6. 27.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017		
	승인						
재질	검도				도명	1/2" F DIN-J	
	재도						
열처리	작성부서		연 구 소		A4	도번	CN00576-7/1
보호피막처리	적도	NS	단위	mm		총량	